تكليف سرى اول درس ريزپردازنده

ياسمن سادات ميرمحمد

9431022

(1

الف)یک نمونه از پردازنده های DSP را از طریق اینترنت انتخاب و ویژگیهای آنرا لیست نمائید.

پردازشگر سیگنالهای دیجیتال(به انگلیسی DSP :یاDigital Signal Processor ، ریزپردازنده یا مجموعه مداری که بر روی سیگنالهای دیجیتالی ورودی بر اساس الگوریتم تعریف شده پردازش خاصی را انجام میدهد.



یک تراشه ی DSP

سیگنال دیجیتال، سیگنالی است که هم از نظر زمان رخداد و هم از نظر مقدار در بازهٔ خاصی محدود شده باشد سیگنال دیجیتال در مقابل سیگنال ان نظر ریاضی مقابل سیگنال آنالوگ تعریف میشود. سیگنال از نظر ریاضی سیگنالی است که فقط از صفرها و یکهای منطقی تشکیل شده باشد. این یک و صفرها ممکن است به شیوههای مختلفی نشان داده شوند که به این شبوه، کدینگ سیگنال گویند.

الگوریتمهای پردازش دیجیتال عملاً نیاز به انجام اعمال ریاضی زیاد روی دادهها با سرعتی بالا و پی درپی دارند. سیگنالها ی پیوسته از آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده بصورت دیجیتال بکار برده و تغییر میکنند و سپس دوباره به فرم آنالوگ همانطور که در دیاگرام زیر قابل مشاهده است تبدیل میشود



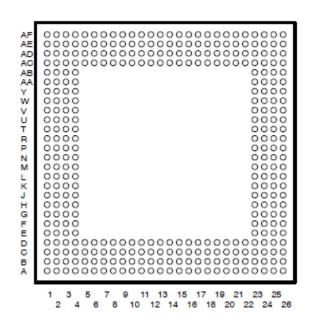
یک پردازشگر سیگنال دیجیتال یک میکروپروسسور ویژه است با معماری خاصی که برای نیازهای قابل استفادهٔ پردازش سیگنال دیجیتال بهینه شده است. از اهداف پردازشگرهای سیگنال دیجیتال میتوان به اندازهگیری، فیلتر و ایا فشرده سازی سیگنالهای آنالوگ پیوستهٔ دنیای واقعی اشاره کرد. از اهداف کلی میکروپروسسورها این است که میتوانند الگوریتمهای پردازش سیگنالهای دیجیتال را با موفقیت اجرا کنند؛ ولی پردازشگرهای سیگنال دیجیتال مخصوص کارایی بهتری دارند بنابراین برای وسیلههای قابل حمل مثل تلفن همراه

به خاطر محدودیت در توان مصرفی مناسب تر میباشند. پردازشگرهای سیگنال دیجیتال اغلب از معماریهای ویژه برای حافظهٔ خود استفاده میکنند که میتوانند دادهها و ایا دستورالعملهایی را به طور همزمان بگیرند.

به عنوان نمونه ای از این ریزپردازنده ها، میتوان به خانواده ی TMS320CXX از شکرت Texas Instrument و خانواده ی 56000 از شرکت Motorola و خانواده ی

## TMS320C6201:

GJC/GJL 352-PIN BALL GRID ARRAY (BGA) PACKAGES (BOTTOM VIEW)



ویژگی ها:

HARDWARE FEATURES		C6201 (FIXED-POINT DSP)
Pleripherals	EMIF	1
	DMA	1
	HPI	1
	McBSPs	2
	32-Bit Timers	2
On-Chip Memory	Size (Bytes)	72K
	Organization	512-Kbit Program Memory 512-Kbit Data Memory (organized as two blocks)
CPU ID+Rev ID	Control Status Register (CSR.[31:16])	0x0002
Frequency	MHz	200
Cycle Time	ns	5 ns (C6201-200)
Voltage	Core (V)	1.8
	I/O (V)	3.3
PLL Options	CLKIN frequency multiplier	Bypass (x1), x4
BGA Packages	27 x 27 mm	352-Pin BGA (GJL)
	35 x 35 mm	352-Pin BGA (GJC)
Process Technology	μm	0.18 μm
Product Status	Product Preview (PP) Advance Information (AI) Production Data (PD)	PD
Device Part Numbers	(For more details on the C6000™ DSP part numbering, see Figure 4)	TMS320C6201GJC200 TMS320C6201GJCA200 TMS320C6201GJL200 TMS320C6201GJLA200



- High-Performance Fixed-Point Digital Signal Processor (DSP) TMS320C6201
  - 5-ns Instruction Cycle Time
  - o 200-MHz Clock Rate
  - Eight 32-Bit Instructions/Cycle
  - 1600 MIPS
- VelociTI™ Advanced Very Long Instruction Word (VLIW) TMS320C62x™ DSP CPU Core
  - Eight Independent Functional Units:
    - Six ALUs (32-/40-Bit)
    - Two 16-Bit Multipliers (32-Bit Results)
  - **o** Load-Store Architecture With 32 32-Bit General-Purpose Registers
  - Instruction Packing Reduces Code Size

- All Instructions Conditional
- Instruction Set Features
  - Byte-Addressable (8-, 16-, 32-Bit Data)
  - 32-Bit Address Range
  - 8-Bit Overflow Protection
  - Saturation
  - Bit-Field Extract, Set, Clear
  - Bit-Counting
  - Normalization
- 1M-Bit On-Chip SRAM
  - 512K-Bit Internal Program/Cache (16K 32-Bit Instructions)
  - 512K-Bit Dual-Access Internal Data (64K Bytes) Organized as Two Blocks for Improved Concurrency
- 32-Bit External Memory Interface (EMIF)
  - Glueless Interface to Asynchronous Memories: SRAM and EPROM
  - o Glueless Interface to Synchronous Memories: SDRAM and SBSRAM
- Four-Channel Bootloading Direct-Memory-Access (DMA) Controller with an Auxiliary Channel
- 16-Bit Host-Port Interface (HPI)
  - Access to Entire Memory Map
- Two Multichannel Buffered Serial Ports (McBSPs)
  - Direct Interface to T1/E1, MVIP, SCSA Framers
  - ST-Bus-Switching Compatible
  - **Output Up to 256 Channels Each**
  - AC97-Compatible
  - Serial Peripheral Interface (SPI) Compatible (Motorola™)
- Two 32-Bit General-Purpose Timers
- Flexible Phase-Locked Loop (PLL) Clock Generator
- IEEE-1149.1 (JTAG † ) Boundary-Scan Compatible
- 352-Pin BGA Package (GJC Suffix)
- 352-Pin BGA Package (GJL Suffix)
- CMOS Technology
  - 0.18-μm/5-Level Metal Process
- 3.3-V I/Os, 1.8-V Internal

ب)سه دستورالعمل این ریزپردازنده که برای پردازش رقمی سیگنالها ارائه شده است را انتخاب و کارکرد آنها را توضیح دهید.

(1

ADDAB (.unit) src2, src1, dst

ADDAH (.unit) src2, src1, dst

or

ADDAW (.unit) src2, src1, dst

عمل کرد: source 1, 2 جمع شده و داخل dst نخیره میشوند.

(2

AND (.unit) src1, src2, dst

عملکرد: src1, 2 با یکدیگر and شده و حاصل داخل dst نگه داری میشود.

(3

CMPEQ (.unit) src1, src2, dst

عملكرد: src1, 2 را مقايسه ميكند و اگر برابر بودند، مقدار 1 در dst نخيره ميشود، در غير اين صورت، صفر نخيره ميشود.

(2

یکی از ویژگیهایی که شرکت TI برای میکروکنترلر RM571843 در دیتاشیت آن ارائه کرده عبارت است از: Dual-Core Lockstep CPUs With ECC-Protected Caches

[ TI.com]

1-2:در خصوص ویژگیهای Dual-Core Lockstep CPUs و ECC-Protected Caches تحقیق و آنها را توضیح دهید.

Δ-

Dual-Core Lockstep CPU:

تكنيكى است كه براى چک كردن ميزان قابل اعتماد بودن سيستم به كار مى رود.

با اضافه کردن یک پردازنده ی دوم به سیستم انجام میشود که وظیفه ی آن، چک کردن دانمی و شناسایی عملیات پردازنده ی اصلی است.

هر دو پردازنده در یک زمان مشخص، مقدار دهی شده و مقدار اولیه ای به عنوان ورودی به آن ها داده میشود. (کد، اطلاعاعت قرار گرفته روی باس مشترک و ..). پس در زمان انجام عملیات نرمال، هر دو پردازنده به صورت کلاک به کلاک کار میکنند و در این حالت گفته میشود آنها در حالت Lock step هستند.

این سیستم صحت خروجی را در هر لحظه مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده ی خطا، پیغام خطا ارسال میکند.

#### B:

# Error-correcting code memory (ECC memory)

(https://en.wikipedia.org/wiki/ECC memory)

نوعی حافظه است که توانایی تشخیص و اصلاح خطاهایی که در انتقال اطلاعات به وجود می آید را دارد. هنگامی استفاده میشود که خطا در انتقال اطلاعات به گونه ای رخ دهد که توسط سیستم،به روش های محاسباتی و اصلاحاتی عادی، قابل رفع کردن نباشد. اگر خطایی در ارسال اطلاعات رخ داده باشد،و حافظه ی ما از نوع "تصحیح کننده ی خطا" نباشد، نمیتواند خطا را رفع کند(حتی اگر بتواند آن را تشخیص دهد)

2-2 انواع روشهای بسته بندی تراشه این میکروکنترلر کدامند؟

337 BGA (Plastic Grid Array)

که خود دارای انواع مختلفی است از جمله:

GFS,GFM,GFN,GFX,ZVA....

انواع دیگری روش های بسته بندی هم وجود دارد از جمله:BGA MICROSTAR BGA MICROSTAR JUNIOR، هم وجود دارد از جمله:BGA MICROSTAR و کمتری نسبت به BGA دارند.

2-3:محدوده های دمایی کار آن کدامند؟ از منفی 40، تا 105 درجه ی سانتی گراد.

-40°C to 105°C

2-4:ولتار كارى اين ميكروكنترلر چند ولت است؟

ولتارُّ داخلی آن باید بین 1.14 تا 1.32 و ولتارُ ورودی/خروجی آن، بین 3 تا 3.5 باشد.

(3

تحقيق اختياري:

بعضی از دیگر تولیدات شرکت TI کدامند؟

# **Amplifiers:**



# **INA188**

Zero-drift, 36V instrumentation amplifier

# **Processors**





Sitara processors

# **Light sensors:**



# Stellar visual experience

Smart lighting and display control for optimal visual experiences

# **Blood Glucose Monitors**

And so many others!

